半導体製造装置

当部門では、自社開発による最先端 の半導体製造装置を幅広く取り揃え るとともに、他社の優れた製品も提 供しています。

2004年3月期 80.4% 半導体製造装置部門 (FPD製造装置の売上含む)

●自社開発製品

コータ/デベロッパ SOD コータ マスクコータ/デベロッパ プラズマエッチング装置 熱処理成膜装置 枚葉 CVD 装置 プラズマ処理装置 洗浄装置 スクラバーシステム ウェーハプローバ ダイシングフレームプローバ Optical Digital Profilometry

コータ/デベロッパ CLEAN TRACK™ LITHIUS™



熱処理成膜装置 TELFORMULA™



キャリアレス洗浄装置 UW300Z

●輸入販売製品

FIB System (FEI Company)
Film Metrology Tool
(Rudolph Technologies, Inc.)
Yield Management Software
(Yield Dynamics, Inc.)
X-ray Diffraction Measurement Equipment
(Bede Scientific Instruments Ltd.)



プラズマエッチング装置 Telius™



枚葉 CVD 装置 Trias™



ウェーハプローバ P-12XLn+

FPD (フラットパネルディスプレイ) 製造装置

半導体製造装置事業で蓄積された技術は、FPD製造装置の開発・製造に生かされ、強力な製品ラインナップを作り上げています。

- FPD コータ/デベロッパ
- FPD プラズマエッチング / アッシング装置



FPD コータ/デベロッパ CL1300



FPD プラズマエッチング/アッシング装置 SF-1300

コンピュータ・ネットワーク

当部門では、ブロードバンド時代に対応するストレージ製品やインターネットテクノロジー関連製品など、世界の優れた商品を取り揃え、ユーザーニーズに応じた最適のシステムソリューションを提供しています。

●インターネットソリューション

● SAN ソリューション

●ネットワークセキュリティソリューション

Brocade Communications Systems, Inc. Fibre Channel Integrated Fabric Switch

Extreme Networks, Inc. Gigabit Ethernet Switch



F5 Networks, Inc. Secure Remote Access Controller

2004年3月期 3.5% コンピュータ・ネットワーク部門

コンピュータ/ネットワーク

Advanced Digital Information Corporation Brocade Communications Systems, Inc. DataPower Technology, Inc. Emulex Corporation Extreme Networks, Inc. F5 Networks, Inc. GoAhead Software Inc. Hewlett-Packard Japan, Ltd. (株) 日立製作所 Isilon Systems, Inc. Juniper Networks, Inc. McDATA Corporation nCipher Corporation Ltd.

NeoScale Systems, Inc.
TimesTen Performance Software, Inc.
VERITAS Software Corporation
Z Microsystems Inc.

●ビジネスネットワークソリューション

●エアロスペース製品

エアロスペース製品

BAE SYSTEMS
Conax Florida Corp.
Scot Inc.
H. Koch & Sons Corp.
Irvin Aerospace Inc.
ITT Aerospace Controls Corp.
Pacific Cast Technologies

電子部品

当部門では、世界のトップクラスの各種電子部品を幅広く取り揃えるとともに、柔軟な技術サポートにより、ユーザーニーズに応じた総合的なソリューションを提供しています。子会社の東京エレクトロンデバイス(株)が当ビジネスのオペレーションを行っています。

- ●半導体製品
- ●ボード製品
- ●ソフトウエア
- ●一般電子部品



Fujitsu Ltd.



Xilinx, Inc.



Pixelworks, Inc.

2004年3月期



Advanced Micro Devices, Inc. Agilent Technologies, Inc. Cavium Networks, Inc. Conexant Systems, Inc. コーセル (株) デジタル Emuzed, Inc. Eudyna Devices Inc. Freescale Semiconductor, Inc. 富士ブイルムマイクロデバイス(株) 富士通 (株) 富士通ディスプレイテクノロジーズ (株) Infineon Technologies AG Integrated Device Technology, Inc.

Kopin Corp.
Legerity, Inc.
Linear Technology Corp.
Metrowerks, Inc.
Microsoft Corp.
3M (Minnesota Mining and
Manufacturing Com.)
Motorola, Inc.
ON Semiconductor Corp.
PFU Ltd.
Phoenix Technologies Ltd.
Pixelworks, Inc.

Potentia Semiconductor Corp.

Intel Corp. (Dialogic Product)

Intersil Corp.

Ramtron International Corp.
SafeNet, Inc.
新光電気工業 (株)
SiberCore Technologies Inc.
Silicon Integrated Systems Corp.
Texas Instruments Inc.
東京エレクトロンデバイス (株)
Tundra Semiconductor Corp.
VenturCom, Inc.
Winchester Electronics
Woodhead Industries, Inc.
Xicor, Inc.
Xilinx, Inc.
Zarlink Semiconductor Inc.
ZettaCom, Inc.